

TEZKOM BMC YP 200 LS HAMUR

Ev eşyaları, kapaklar ve gövdeler, elektrik malzemeleri için genel amaçlı BMC hamur kalıplama bileşimi.

- Low Shrink Ürün.
- Elektrik Malzemeleri
- Tüm renklerde üretilebilir.
- Halojenli kimyasal veya asbest içermez.
- Sıcak presleme prosesine uygundur. Kromlanmış kalıplar ile kullanılırsa yüzey parlaklığı ve yüzey homojenitesi artırılabilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

	STANDART	BİRİM	DEĞER
YOĞUNLUK	ISO 1183	g/cm ³	1.9
% HACİMSEL ÇEKME	ISO 2577	%	0.15
% SONRADAN ÇEKME	ISO 2577	%	0.0
EĞİLME E-MODÜLÜ	ASTM D790	GPa	9
EĞİLME MUKAVEMETİ	ASTM D790	MPa	85
%KIRILMA	ASTM D790	%	0.4
DARBE DİRENCİ	ISO 179	kJ/m ²	25
BARKOL SERTLİĞİ	ASTM D 2583	Barkol	60
ALEV İLERLETME	UL 94		HB
YÜZEY GERİLİMİ	IEC 60093	Ohm	10 ¹²
SU ABSORBSİYONU	ISO 62	%	<0.5
KALIPTA YÜRÜME	TEZKOM TT0012		12
ÖNERİLEN PRESLEME SICAKLIĞI		°C	130-150
ÖNERİLEN PRESLEME BASINCI		Bar	40-80

AMBALAJLAMA

BMC 108200, stiren geçirmeyen torbalar içine paketlenir ve karton kutular ile sevk edilir. Çeşitli ambalaj çeşitleri mevcuttur. Alternatif ambalajlar için lütfen teknik servis ekibimizle iletişime geçin.

Bu bilgiler genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bilgi yetersizliği nedeni ile oluşacak sorunlardan TEZKOM A.Ş. sorumlu değildir.